

令和 5 年 7 月 2 7 日

債権者 各位

東京都千代田区二番町 3 番地 5
日商エレクトロニクス株式会社
代表取締役 寺西 清一

簡易吸収分割公告

株式会社プレミア・ブライトコネクト（住所：東京都千代田区麴町二丁目 4 番地 1）は日商エレクトロニクス株式会社（住所：東京都千代田区二番町 3 番地 5）の『車両運行管理テレマティクス・クラウドサービス「くるま-i2」』事業に関する権利義務を承継し、日商エレクトロニクス株式会社はそれを承継させることにいたしました。

なお、本吸収分割は、会社法第 784 条第 2 項の規定に基づき、会社法第 783 条第 1 項に定める株主総会の承認を経ずに行います。

この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から 1 ヶ月以内にお申し出下さい。

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

（日商エレクトロニクス株式会社）

<https://www.nissho-ele.co.jp/>

（株式会社プレミア・ブライトコネクト）

<https://www.premier-aid.co.jp/cont03/>

以上